



各 位

平成 20 年 8 月 11 日

会 社 名 日本電子材料株式会社  
代 表 者 代表取締役社長 坂根 英生  
(コード番号 6855 東証1部)  
問 い 合 せ 先 取締役 管理部門統括部長 厚地 義尚  
電 話 06 (6482) 2007

(訂正) 平成 21 年 3 月期 第 1 四半期決算短信の一部訂正のお知らせ

平成 20 年 8 月 8 日に発表しました「平成 21 年 3 月期 第 1 四半期決算短信」について、記載事項の一部に訂正すべき事項がありましたので、下記のとおりお知らせいたします。  
なお、訂正箇所には、下線を付して表示しております。

記

【正誤表】

○平成 21 年 3 月期 第 1 四半期決算短信 (5 ページ)

5. 【四半期連結財務諸表】

(1) 【四半期連結貸借対照表】

(訂正前)

(単位：百万円)

	当第 1 四半期連結会計期間末 (平成20年 6 月 30 日)	前連結会計年度末に係る 要約連結貸借対照表 (平成20年 3 月 31 日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	3,652	4,410
受取手形及び売掛金	5,432	5,584
有価証券	201	224
製品	<u>321</u>	<u>61</u>
原材料	<u>556</u>	<u>610</u>
仕掛品	<u>396</u>	398
貯蔵品	107	101
その他	545	241
貸倒引当金	<u>△ 6</u>	<u>△ 6</u>
流動資産合計	11,206	11,625

【略】

(訂正後)

(単位：百万円)

	当第1四半期連結会計期間末 (平成20年6月30日)	前連結会計年度末に係る 要約連結貸借対照表 (平成20年3月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	3,652	4,410
受取手形及び売掛金	5,432	5,584
有価証券	201	224
製品	<u>138</u>	<u>54</u>
原材料	<u>705</u>	<u>617</u>
仕掛品	<u>430</u>	398
貯蔵品	107	101
その他	545	241
貸倒引当金	<u>△ 6</u>	<u>△ 6</u>
流動資産合計	<u>11,206</u>	<u>11,625</u>

【略】

以 上